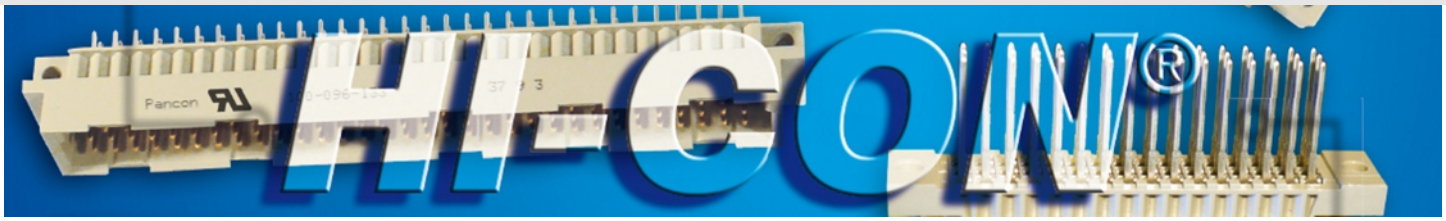

Beschreibung der Änderung:

- Hinzufügen der zusätzlichen Oberfläche Goldflash über NiP (Nickel Phosphor) über Nickel.
- Es ist die Möglichkeit vorhanden, dass unterschiedliche Oberflächen zusammengesteckt werden. Ebenso können Lieferungen unterschiedliche Oberflächen enthalten.

Gründe für die Einführung der neuen Oberfläche:

- Verbesserung der Qualität
- Erhöhte Stabilität des Produktionsprozesses.

Funktionale Einschränkungen mit der neuen Oberfläche:

- Keine

Kompatibilität:

- 100 % Steckerkompatibilität mit den anderen Oberflächen.

Betroffene Produkte:

alle HI-CON Produkte; Wir behalten uns vor je nach Verfügbarkeit der Basismaterialien und entsprechend der Kostenentwicklung eine freigegebene Oberfläche für die aktuellen Fertigungsaufträge auszuwählen.

Description of change:

- Add the alternative contact-surface Au-flash over NiP (Nickel Phosphor) over Nickel.
- There is a possibility that in a mating situation different surfaces are connected in a male/ female configuration. When parts are being delivered there is also the possibility to have different surfaces.

Reason for Changes:

- Quality improvement
- Increase reliability of the Production Process.

Effects on function with this new surface treatment:

- None

Compatibility:

- 100 % mating compatible with other surfaces.

Concerned Products:

- all HI-CON products; however our production will select which surface is to be used in the actual manufacturing process in relation to material availability and cost.

23.04.2012	issued	rok
DATE	NOTE	NAME

rok-120423